

「切削による超微細加工」  
樹脂・金属・脆性材、幅広く対応します。

〒144-0046 東京都大田区東六郷1-13-10

TEL 03-3739-3121 FAX 03-3739-3129

MAIL info@shinei-tecno.co.jp

URL <http://www.shinei-tecno.co.jp>

担当者 高橋 真澄

## 特長



## 主要設備

高精度高速MC加工機、画像測定器、デジタルマイクロスコープ、走査電子顕微鏡、  
その他微細加工関連設備 多数

## 得意な加工技術

旋盤・NC旋盤加工 フライス・M/C加工 プレス・板金加工 研削加工 研磨加工 溶接加工  
樹脂成形加工 ゴム成形加工 放電加工（ワイヤー・形彫）ばね・ワイヤーフォーミング加工  
ガラス・レンズ加工 セラミックス加工 熱処理 めっき・蒸着・表面処理 塗装 金型製作  
MIM（金属粉末射出成型） 3Dプリンター（積層造形法） 鋳造・ダイカストロストワックス  
鍛造 各種試作開発 その他加工